



2026年3月2日

各 位

会 社 名 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ  
代 表 者 名 代表取締役社長 渡邊 壽信  
コード番号 7173 東証プライム市場  
問 合 せ 先 経営企画部長 中村 太樹  
(TEL 03-6447-5799)

## 「夢・はばたき2号ファンド」による株式会社 Gaianixx への投資について

きらぼしグループでは、従来型の融資取引に留まらないさまざまな手法による幅広いソリューションを提供しております。その一環として、当社子会社のきらぼしキャピタル株式会社（代表取締役社長 田中 俊和、以下「きらぼしキャピタル」といいます。）および株式会社きらぼし銀行（頭取 渡邊 壽信、以下「きらぼし銀行」といいます。）は「夢・はばたき2号ファンド」（以下、「本ファンド」といいます。）を組成し、将来性豊かな成長企業に対する投資を通じて経営をサポートしております。当社グループの営業エリアには成長性の高い企業が集積しており、本ファンドでは、当社グループとのお取引の有無に関わらず、事業性や成長性等に応じた投資判断を行っております。

今般、本ファンドの案件として、独自技術である多能性<sup>®</sup>中間膜を活用し、化合物半導体の高付加価値化や低価格化を目指す株式会社Gaianixx（代表取締役 中尾 健人）に対して投資を実行しましたので、お知らせいたします。

きらぼしグループは、パーパス「TOKYOに、つくそう。」のもと、グループの総合力を最大限に活用しながら、金融の常識を超えてお客さまのあらゆるライフステージにおける課題解決にコミットし、地域経済・地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。

### 【投資先会社概要】

企 業 名	株式会社 Gaianixx ( <a href="https://gaianixx.com/">https://gaianixx.com/</a> )
代 表 者	代表取締役 中尾 健人
住 所	東京都文京区本郷七丁目3番1号 東京大学 南研究棟 アントレプレナーラボ
設 立	2021年10月
事業概要	化合物半導体の製造工程において、さまざまな異種材料間での結晶成長を可能にする多能性 <sup>®</sup> 中間膜を研究開発しています。高品質な単結晶を製造する技術や、異種材料成膜時の格子不整合により発生する格子歪・内部応力を緩和する技術を通じて、革新的な価値創造に挑戦し、化合物半導体の性能向上・コスト削減を目指しています。

<参考>

■「夢・はばたき2号ファンド」の概要

名 称	きらぼしキャピタル夢・はばたき2号投資事業有限責任組合 (通称:「夢・はばたき2号ファンド」)
設 立 日	2023年2月1日
有限責任組合員(LP)	きらぼし銀行
無限責任組合員(GP)	きらぼしキャピタル
投資方針	主としてベンチャー企業やスタートアップ企業を投資対象とし、株式や新株予約権付社債等の投資手法を用いて、財務基盤強化、事業成長支援等を行うことを目的とします。

■きらぼしキャピタルの運営ファンド



以上